

Mediálním partnerem konference je odborný časopis
DPS ELEKTRONIKA od A do Z



ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2026
a plánované akce na rok 2026:

SMTinfo 10/26 – 13.–14. října 2026 ano-ne

Pájení a tepelné procesy, opravy v SMT, čištění DPS,
trendy v mikroelektronice, defekty pájených spojů

Jméno a příjmení, titul

.....

e-mail

Název a adresa podniku (PSČ)

.....

Telefon

AKTUALIZACE A ZAŘAZENÍ do dB SMTinfo
zasílejte prosím e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz, www.smtinfo.cz

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

Střední škola informatiky, Čichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystrc, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystrc, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystrc (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnou OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SŠ informatiky s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete e-mailem, ev. poštou spolu se závazným požadavkem na stravu nejpozději do **12. 10. 2025** na adresu:
e-mailem: info@smtinfo.cz, ev. smtinfocz@gmail.com

AKTUALIZACE A ZAŘAZENÍ do dB SMTinfo
zasílejte prosím e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**.

Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na Střední škole informatiky
Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: **00420-541 123 364**
p. Podborská, p. Pantůčková

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

STRAVOVÁNÍ: oběd v areálu SŠ informatiky á 130,- Kč

PREZENCE: 14. 10. 2025 8.00–8.30 hod.

Účastnický poplatek včetně občerstvení a bulletinu
(úhrada při prezenci)

14. 10. 2025

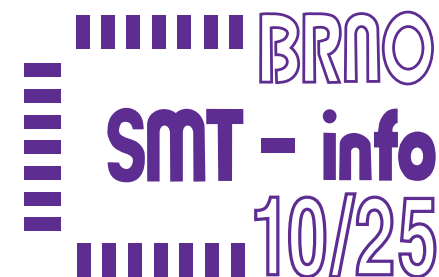
850,- Kč

SMT-INFO KONSORCIUM

ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně
a
SŠ INFORMATIKY BRNO

Vás zvou
na mezinárodní konferenci



PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY
V MIKROELEKTRONICE
VADY PÁJENÉHO SPOJE

BRNO 14. října 2025
SŠ informatiky
Čichnova 23, Brno-Komín

kód akce 10/25

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem
- V přilehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

AIM SOLDER EUROPE

AMTEST GROUP

PAN ELECTRONICS

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 10/2026 13.–14. října 2026

Místo konání: SŠ informatiky, Čichnova 23, Brno

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM

tel.: 00420-541 146 113

mobil: 00420-602 542 966

e-mail : info@smtinfo.cz, smtinfocz@gmail.com

PROGRAM KONFERENCE

Úterý – 14. října 2025

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 8.45 | - Zahájení konference, úvod | 13.40 | - MAKER-RAY – THT AOI / 3D SPI / 3D AOI /
Inspekce konformního povlaku
/G. Bajusz, AMTEST GROUP/ |
| 8.50 | - Vybrané faktory ovlivňující dutiny v pájených spojích
/K. Dušek, ČVUT FEL Praha/ | 14.00 | - Konformné nátery – technológia,
trendy a vývoj
/B. Heinrich, ELECTROLUBE C/O,
MACDERMID ALPHA,
R. Holíčka, MAROX Bratislava/ |
| 9.10 | - Nové UV a UV LED vytvrzovatelné materiály
a krycí materiály s „Sharp Edge Covering“
od firmy HUMISEAL
/V. David HUMISEAL/CHASE CORPORATION,
J. Vondráček, AMTEST GROUP/ | 14.30 | - Nové trendy technické normalizace
v oblasti elektronických součástek
/J. Křivka, ČESKÁ AGENTURA
PRO STANDARDIZACI, Praha/ |
| 9.30 | - FUJI NXTR – Flexibilita a efektivita pro moderní výrobu
/R. Kolka, AMTECH Brno/ | 14.45 | - Diskuse, závěr konference |
| 10.00 | - Občerstvení, káva | | |
| 10.20 | - „Voidless“ vakuové reflow pájení
/A. Kozma, HELLER INDUSTRIES EUROPE,
A. Kollár, AMTEST GROUP/ | | |
| 10.40 | - Profile Plus Prediction - Software na offline predikci
pájecího profilu /M. Kubíček, IMT Valašské Meziříčí/ | | |
| 11.00 | - Automatická optická inspekce MAGIC RAY
/R. Kratochvíl, NETA SMT Brno/ | | |
| 11.20 | - Diskuse | | |
| 11.30 | - Pájení a opravy – aktuální trendy
/M. Duda, PBT Rožnov p. Radhoštěm/ | | |
| 11.50 | - Využití umělé inteligence a její perspektiva
v inspekčních technologiích
/R. Bonca, PARMi, R. Korčian, QUIPTECH/ | | |
| 12.20 | - Jak zvládnout řízení čistícího procesu
/V. Sítka, PBT WORKS Rožnov p. Radhoštěm/ | | |
| 13.00 | - Oběd | | |

**Přednášky budou prezentovány
v češtině nebo v angličtině.
Změny programu vyhrazeny.**